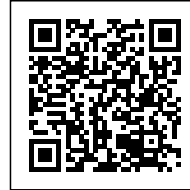




TPR-1F - PANEL DOTYKOWY

0,00 zł (brutto: 0,00 zł)

Panel dotykowy 3,5" TFT LCD w obudowie podtynkowej INOX.



SKU: 361

Kategorie: [Systemy GSM ROPAM](#), [Centrale alarmowe](#), [Panele dotykowe](#), [Archiwum](#)

OPIS PRODUKTU

- rejestracja historii temperatury z dwóch czujników na karcie SD oraz histogram temperatury w menu stanu systemu*
- obsługa karty SD: plan budynku (tablica synoptyczna) oraz cyfrowa ramka zdjęć*,
- slot i karta SD dostępna tylko po demontażu obudowy
- regulacja jasności wyświetlacza TFT w trybie wygaszacza ekranu *
- kolorowy wyświetlacz 3,5" TFT LCD, 65 tys. kolorów
- panel dotykowy „Touch Panel”, bez mechanicznych styków
- interaktywne graficzne menu z piktogramy (ikony)



- funkcja losowego układu klawiatury numerycznej
- tekstowe podpowiedzi dla danych funkcji
- intuicyjne kontrola i sterowanie systemem
- sterowanie wyjściami modułu poprzez interaktywne przyciski
- szybkie sterowanie wyjściem przekaźnikowym w TPR-1F
- diody LED statusu systemu
- pasek dodatkowych informacji o stanie systemu
- sygnalizacja akustyczna
- wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza i zegara
- wbudowany czujnik temperatury
- dwa wejścia alarmowe
- magistrala RS485 do komunikacji systemowej
- lokalny port RS232TTL
- funkcja uaktualnienia oprogramowania
- estetyczna i solidna obudowa podtylnkowa obudowa, panel przedni wykonany z matowej stali nierdzewnej „INOX”, montowany czterema śrubami do podstawy montażowej
- modułowa konstrukcja obudowy:
 - * puszka montażowa (do stałego osadzenia w podłożu, ścianie)
 - * podstawa montażowa (do montażu PCB)
 - * panel przedni ze stali nierdzewnej
 - * regulacja podstawy montażowej (panelu przedniego) względem puszki montażowej (płaszczyzna ściany)
- wymiary [mm](WxHxD):





- * puszka montażowa: 115 (134)x95 x30
- * podstawa montażowa: 111x92x24
- * panel przedni: 122x105x1
- klasa środowiskowa: II (T:-10°C...+55°C/RH:20%...90%, bez kondensacji)
- trwałość panelu dotykowego: ok. 2,5 mln dotknięć każdego punktu znormalizowanym stylusem @150g
- zabezpieczenie antysabotażowe obudowy
- rozłączne listwy zaciskowe
- współpraca z modułami MGSM 4.0+, MGSM 4.0-PS+ (od v3.0) i przyszłymi produktami

